

**DODATEK KE SMLouvĚ O POSTOUPENÍ PRÁV K BUDOUCÍMU VÝSLEDKU VZNIKLÉMU V RÁMCI  
PROJEKTU IPCEI MIKROELETRONIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – NOVÉ RADIAČNĚ  
ODOLNÉ MIKROELEKTRONICKÉ TECHNOLOGIE**

Dodatek k číslu smlouvy poskytovatele: 1424000082

Dodatek č.1

**I. Smluvní strany**

**Poskytovatel**

**České vysoké učení technické v Praze**

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

se sídlem Praha 6 – Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: doc. Ing. Václavem Čubou, Ph.D., děkanem

zřízen dle zák. č.111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do OR

a

**Nabyvatel**

**UJP PRAHA a.s.**

se sídlem Nad Kamínkou 1345, Praha – Zbraslav, PSČ 156 10

IČ: 60193247 DIČ: CZ60193247

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milanem Semmlerem, členem představenstva

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2366

**II. Předmět dodatku smlouvy**

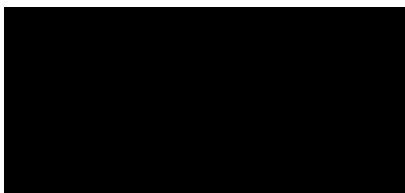
Pozměňuje splátkový harmonogram

u druhé splátky z 31.12.2024 na 15.1.2025

a

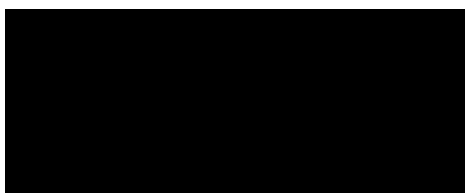
u čtvrté splátky z 31.12.2025 na 15.1.2026.

V Praze, dne



Podpis odpovědného zástupce a razítko poskytovatele

V Praze, dne



Podpis odpovědného zástupce a razítko nabyvatele